

吸収分割公告

2022年5月30日

債権者各位

東京都中央区銀座四丁目5番11号
セイコーホールディングス株式会社
代表取締役社長 高橋 修司

当社（以下、「甲」という）は、吸収分割によりセイコーアイ・テクノロジー株式会社（本店所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地。以下、「乙」という）に対して、甲の研究開発機能及び生産技術開発機能の事業に関する権利義務を承継させることにいたしました。効力発生日は2022年7月1日です。

この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1箇月以内にお申し出下さい。なお、最終貸借対照表の開示状況は下記のとおりです。

記

(甲) 下記のとおり

(乙) 掲載紙 官報

掲載の日付 2022年4月15日

掲載頁 157頁（号外第83号）

甲の貸借対照表の要旨：

(2022年3月31日現在)(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	66,972	流動負債	90,885
固定資産	120,672	（賞与引当金）	(391)
有形固定資産	32,659	固定負債	39,639
無形固定資産	2,448	（株式給付信託引当金）	(226)
投資その他の資産	85,564	負債合計	130,524
		株主資本	38,860
		資本金	10,000
		資本剰余金	6,625
		資本準備金	2,378
		その他資本剰余金	4,246
		利益剰余金	22,500
		利益準備金	121
		その他利益剰余金	22,379
		(うち当期純利益)	(3,257)
		自己株式	△265
		評価・換算差額等	18,260
		その他有価証券評価差額金	10,134
		繰延ヘッジ損益	△64
		土地再評価差額金	8,190
		純資産合計	57,120
資産合計	187,644	負債・純資産合計	187,644

以 上